# ⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出題公開

# 四公開特許公報(A)

昭62-268092

Mint Cl.4		識別記号	厅内整理番号	•	四公開	昭和62年(1	987)11月20日
H 05 B 3 G 09 F H 05 B 3	9/30		7254—3K 6866—5C 7254—3K		未請求	発明の数	1 (全3頁)

**公発明の名称** エレクトロル

エレクトロルミネセンス薄膜発光案子

②特 頭 昭61-109629

**会出** 顋 昭61(1986)5月15日

母発	明	者	白	坂	有	ī	生	東京都品川区二葉2-9-15 古河電気工業株式会社中央研究所内
⑦尧	明	渚	木	村	I	=	樹	東京都品川区二葉2-9-15 古河電気工業株式会社中央
⑫発	· 明	渚	高	木	ก็	Ŧ	史	研究所内 東京都品川区二葉 2 — 9 — 15 古河電気工業株式会社中央 研究所内
母尧	明	者	可	知	≉	电	失	東京都品川区二業2-9-15 古河電気工業株式会社中央研究所内
死出	類	人	古河	可電気	工業株	式会	会社	東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

#### 1981 Jeff 🛠

弁理士 菊池

### 1. 免明の名称

20代 理 人

ニレグトロルミネセンス部膜発光索子

## 2. 特許請求の英四

セラミック茁板と、前記セラミック搭板の上 に田創して形成されたリード用下部電極と、前 紀下部電荷を使うようにセラミック基板の上に 設けられた高計電化セラミック層と、前記高級 世体セラミック沿の上に設けられたエレクトロ ルミネセンス発光器と、前型エレクトロルミネ センス是光谱の上に設けられた透明電視とを開 えたエレクトロルミネセンス成膜発光素子にお いて,前記セラミック双板と前記高級電体セラ ミック局との間に設けられ前記下路電板と世界 的に抜船すべき位置に小孔を有する絶疑ペース ▶<br />
田副暦から成る絶疑暦と、前辺絶録暦の小孔 を介して前記下部世長に抜壯するように前記絶 最景の上に印刷して形成されたセグメント電話 とを更に筑えたことを特徴とするエレクトロル ミネセンス移収発光電子。

## 3.発明の詳細な説明

P.08

(虚葉上の利用分野)

水亮明は、交流電板によって超動され平面表 示装置に用いられるのに適したエレクトロルミ ネセンス部膜突光素子の改立に関するものであ

#### (従来技術)

....

# 特開昭62-268092(2)

(私明の目的)

木発明の目的は,7セグメント表示. シンポ ル表示等に必要な透明電概をITOのエッチン グプロセスを必要とすることなく,従って安領 に得ることができるエレクトロルミネセンス部 **殿苑光楽子を換供することにある。** 

P.09

#### (是明の構成)

本苑明に係るエレクトロルミネセンス届展発 光楽子は.セラミック芸板と.このセラミック 茲板の上に印刷して形成されたリード用下部で 桜と、この下部電板を使うようにセラミック盃 板の上に取けられた高調電体セラミック層と、 この高計電体セラミック層の上に設けられたエ レクトロルミネセンス死光暦と,このエレクト ロルミネセンス発光層の上に設けられた透明で 核とを切えているが、セラミック基板と高路電 体セラミック局との間に設けられ下部電極と電 気的に投放すべき位置に小孔をおする絶疑ペー スト印刷歴から戻る絶録層と,この絶録歴の小 孔を介して下部電磁に接触するように絶象形の

上に設けられた透明地概20とを据えている。 また、水苑明のエレクトロルミネセンス成蹊兒 光光子10は。セラミック茲板12と高級電体 セラミック思16との間に致けられ下部世径1 4 と電気的に複触すべき位置に小孔22aを有 する絶珠ペースト印刷層から成る絶珠階22と 。この絶疑暦22の小孔22ュを介して下価電 摂14に接触するように絶縁層22の上に印刷 して形成されたセグメント世長24とを更に調

次に、本兄明の冠段エレクトロルミネセンス 所以発光電子の製造方法を卸2回を参照しての べると,先ず352凶(A)に示すように。セラ ミック芸板12としては適常Al203を主点 料とした約1mmの準みのセラミックグリンシ ートを用意し,このセラミック高板12の上に AgーPd、AuーPd等の導電ペーストを印 別して下部電磁14を形成する。次いで、第2 図(B)に示すように、この下邸電番14と接 杜すべき位置にピアホール(小孔221)を設

られたエレクトロルミネセンス発光層とエレク トロルミネセンス発光層の上に設けられた透明 電板とを備えた種頭负光架子が提案されている セラミック選板は連常AL。O3のセラミック グリンシートから成り、下部電極はAg-Pd .Au-Pd等の導電ペーストを印刷して形成 され、高精定体セラミック歴はBaTiOa. SェTi03年の計電平が10000以上の村 料を狡猾して形成されている。またエレクトロ ルミネセンス発光層は精土類、遷移金属の発光 センタを0、2乃至2、0虫及%含むてュS、 ZnSe、CaS等のII-VI鉄材料をEB 沈必法,スペッタリング法、MO-CYD法等 によって成敗して形成され、近明電極はITO 、Zn0年の材料で形成されている。このよう **な構造はドットマトリックス型の発光素子には** 好さしいが、7セグメント、シンボル等の表示 には近明電話をITOのエッチングプロセスに よって形成する必要があるので高価となる欠点

上に印刷して形成されたセグメント電話とを更 に切えていることを特徴としている。

このようにセラミック茲仮と高砂電体セラミ ック層との間に絶縁層の上に印刷して形成され たセグメント電程を有すると, 透明電経はエッ チングプロセスを必要とすることなく印刷技術 によって形成することがでさるので簡単な工程 で安価に得ることができる。

#### (宝施份)

がわった。

水免明の災逸例を図面を参照して詳細に説明 すると . 茅1団は木苑明に係るエレクトロルミ ネセンス部膜発光業子10を示し、このエレク トロルミネセンス移政発光装子10は、セラミ ック茲板12と、このセラミック基板12の上 に印刷して形成されたリード用下部電話14と 。この下部世級14を授うようにセラミック茲 仮12の上に設けられた高路電体セラミック層 16と、この高詩電体セラミック暦16の上に 設けられたエレクトロルミネセンス危光燈18 と、このエレクトロルミネセンス発光思18の

えている。

# 特開昭62-268092(3)

けるようなパターンでガラスフリットを主収分 とした絶益性ペーストをスクリーン印頭して2 5 业の岸みの絶味層22を形成する。また。所 2粒(C)に示すように、この絶疑層22のピ アポールに対応してAg-Pdの導催性ペース トを印刷してセグメント選択24を形成する。 その後,第2図(D)に示すように,その上に BatiO3.5rTlO3 邓の幼稚率が10 0 0 0 以上のグリンシートを設局して8 0 0 ℃ で焼成して高速性体セラミック暦18を形成す る。エレクトロルミネセンス免光層18仕第2 図(E)にボナようにこの高砂電体セラミック **岩16の上に待土類,森芬全県の発光センタを** 0 . 2 万至 2 . 0 重聚%含む Z a S : M a . Z n S: T d . F等のII - V I 版材料をEB原 お注 . スパッタリング注 . MO~CVD法等に よって11000A乃至15000Aに成績し て形成し、最後に透明電磁は第2回(F)に示 ナニうにITO.5nO2.ZnO(AI) 等 の材料で印刷によって形成される。

小孔、24--~-セグメント電極。

特許出願人

代理人 弁理士 有池斯一



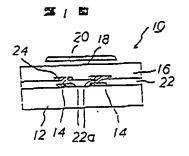
# (発明の効果)

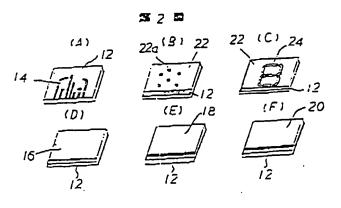
本見明によれば、上型のように、セラミック あに高級電体セラミック階との間に絶縁だの 上に印刷して形成されたセグメント覚悟を設け たので透明電板はエッチングプロセスを必要と することなく印刷技術によって形成することが でき、従ってセグメント変示用のエレクトロル ミネセンス発光等子を箇単な工程で安低に得る ことができる実益がある。

# 4.図面の簡単な説明

31 図は本発明に低るエレクトロルミネセンス 7 研究を光素子の断面図、第2 図(A)乃至(F)は本発明に低るエレクトロルミネセンス 7 近発光素子の製造工程を重に示す概略針項図で ある。

10----エレクトロルミネセンス根拠発 光潔子、12----セラミック拡叛。14 ----下部電極、18----エレクト ロルミネセンス発光局、20----近明世 抵、22-----





# #14 Unexamined Patent Publication Sho62-268092

54. Name of Invention:

Thin Film Electro-Luminescence Device

72. Inventors:

Shirasaka, Ario; Kimura, Masaki; Takagi, Kiyoshi; Kachi, Sumio

Takagi, Kiyoshi; I

71. Applicant: 43. Date of Publication:

Furukawa Denki Kogyo, Tokyo November 20, 1987

21. Application Number:

Sho61-109629

22. Application Date

May 15, 1986

#### Details

## 1. Title of Invention

Thin Film Electro-Luminescence Device

## 2. Area of Claims

With thin film electro-luminescence device which is equipped with:

- ceramic substrate,
- bottom electrode, for lead, printed on ceramic substrate,
- high dielectric ceramic layer formed on ceramic substrate covering bottom electrode,
- electro-luminescence layer formed on high dielectric ceramic layer,
- transparent electrode formed on luminescence layer,

device is characterized by the fact that it is additionally equipped with:

- insulator layer, which is made by printing with insulator paste, and is placed between ceramic substrate and high dielectric ceramic layer, with small hole to connect bottom electrode, and
- segment electrode, which is formed by printing on insulator layer to connect with bottom electrode through small hole of insulator layer described above.

# 3. Detail Explanation of Invention

(Application Areas of Invention)

This invention relates to improvement of thin film electro-luminescence device which is suitable to be used for flat display equipment driven by alternate current.

## (Prior Art)

Triple layer electro-luminescence thin film device of this type is being used recently. Luminescence device of this structure is used because of high brightness and reliability. But it has problem of high price because it must be driven at such high voltage as 200V.

In order to lower driving voltage, it is necessary to increase dielectric constant and insulator voltage resistance of material formed on luminescence layer, and there was a limit in material and manufacturing method of prior art. Therefore, thin film luminescence device, which is equipped with ceramic substrate, bottom electrode printed on ceramic substrate for lead use, high dielectric ceramic layer placed on ceramic substrate covering bottom electrode, electro-luminescence layer formed on high dielectric ceramic layer, and transparent electrode formed on electro-luminescence layer, has been suggested recently.

Usually, ceramic substrate is made from ceramic green sheet of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, bottom electrode is formed by printing with such conductive paste as Ag-Pd or Au-Pd, and high dielectric ceramic layer is made by laying such material as BaTiO<sub>3</sub> or SrTiO<sub>3</sub> with dielectric constant higher than 10,000. Electro-luminescence layer is made of group II – VI material, such as ZnS, ZnSe, CaS containing 0.2 to 2.0 wt% luminescence center of rare earth or transition metal, formed as film by EB vapour deposition, sputtering or MO-CVD method. Transparent electrode is made of such material as ITO or ZnO.

Although this type of structure is suitable for dot matrix type luminescence device, it is expensive to use ITO etching process to make 7-segment display or symbol display.

## (Objective of Invention)

Objective of this invention is to offer thin film electro-luminescence device which can be made inexpensively, without using ITO etching process for making transparent electrode needed for 7-segment display or symbol display.

# (Detail Explanation of Structure of Invention)

Thin film electro-luminescence device of this invention is equipped with:

- ceramic substrate,
- bottom electrode, for lead, printed on ceramic substrate,
- high dielectric ceramic layer formed on ceramic substrate covering bottom electrode,
- electro-luminescence layer formed on high dielectric ceramic layer,
- transparent electrode formed on luminescence layer, and

device is characterized by the fact that it is additionally equipped with:

- insulator layer, which is made by printing with insulator paste, and is placed between ceramic substrate and high dielectric ceramic layer, with small hole to connect bottom electrode, and
- segment electrode, which is formed by printing on insulator layer to connect with bottom electrode through small hole of insulator layer described above.

Transparent electrode can be made by printing, without using etching process, because device has segment electrode formed by printing on insulator layer, which is placed between ceramic substrate and high dielectric ceramic layer. Device can be

manufactured inexpensively using simple process.

## (Embodiment)

Embodiment of this invention will be explained in detail using figures. Figure 1 show thin film electro-luminescence device 10. Thin film electro-luminescence device 10 was equipped with ceramic substrate 12, bottom electrode 14, for lead, printed on ceramic substrate 12, high dielectric ceramic layer 16 formed on ceramic substrate 12 covering bottom electrode 14, electro-luminescence layer 18 formed on high dielectric ceramic layer 16, and transparent electrode 20 formed on electro-luminescence layer 18. In addition, thin film electro-luminescence device 10 of this invention had insulator layer 22, which had small hole between ceramic substrate 12 and high dielectric ceramic layer 16 so that it could be connected electrically with bottom electrode 14, and segment electrode 24 which was printed on insulator layer 22 to come in contact with bottom electrode though small hole 22a of insulator layer 22.

Next, manufacturing method of thin film electro-luminescence device of this invention will be described using Fig. 2. As shown in Fig. 2 (A), ceramic green sheet of about 1 mm thick is prepared usually from Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> as major component. Bottom electrode 14 was formed by printing such conductive paste as Ag-Pd or Su-Pd on ceramic substrate 12. Then, insulator layer 22 of 25 µ thick was made by screen printing with insulating paste of glass frit as major component, in pattern which could have via hole (small hole 22a) at location connectable to bottom electrode 14. As shown in Fig. 2 (C), segment electrode 24 was made by printing with Ag-Pd conductive paste at corresponding location to via hole of insulator layer 22. As shown in Fig. 2 (D), high dielectric ceramic layer 16 was made by laying green sheet of such material with dielectric constant more than 10,000 as BaTiO3 or SrTiO3 on segment electrode 24 and it was sintered at 800 °C. Electro-luminescence layer 18 was made, as shown in Fig. 2 (E), by forming 11,000A to 15,000A thick film of such group II - VI material as ZnS:Mn, ZnS:Td, F containing 0.2 to 2.0 wt % rare earth or transition metal as luminescence center. Thick film was made using EB vapour deposition method, sputtering method or MO-CVD method. Finally, as shown in Fig. 2 (F), transparent electrode was formed by printing with such material as ITO, SnO<sub>2</sub>, ZnO (Al).

## (Merit of Invention)

According to this invention, transparent electrode can be manufactured by printing process, without need of etching process, because segment electrode is formed between ceramic substrate and high dielectric ceramic layer by printing on insulator layer. Therefore, there is merit that electro-luminescence device for segment display can be manufactured inexpensively using simple process.

# 4. Brief Explanation of Figures

Figure 1 shows cross section view of thin film electro-luminescence device of this invention.

Figures 2 (A) to (F) show manufacturing process, in order, by simplified perspective drawings.

• •		A 1				
10	thin	tilm	electro-	Jumi	nescence	device
10	rrrrr	*****	CICCLIC	I GILLI	1103001100	CC VICE

ceramic substrate, 12 ...

bottom electrode,
18 ... transparent electrode,
22 ... insulator layer,
22 a ... small hole,
24 ... segment electrode

特開昭62-268092(3)

けるようなパターンでガラスフリットを主成分 とした絶妹性ペーストをスクリーン印刷して2 5 μの原みの絶疑暦22を形成する。また、郊 2 凶 (C) に示すように。この絶縁居22のピ アポールに対応してAg-Pdの導覚性ペース トを印刷してセグメント電板24を形成する。 その技,弟2図(D)に示すように,その上に BaTiOg, SrTiOg 等の誘電率が10 000以上のグリンシートを積層して800℃ で焼成して高鋳進体セラミック贈16を形成す る。エレクトロルミネセンス発光器18は第2 図(E)に示すようにこの高誘電体セラミック **増16の上に精土類,進移金属の発光センタを** 0 . 2 乃至 2 . 0 近最%含む Z n S : M n , Z nS:Td,F等のII-VI族材料をEB無 石法 ,スパッタリング法 ,M O - C V D法等に よって11000A乃至15000Aに成膜し て形成し、最後に透明電極は第2図(F)に示 ナようにITO、SnO2,ZnO(A1)等 の材料で印御によって形成される。

小孔、24~~~~セグメント電板。

**转許出頭人** 

代理人 弁理士 菊池新一



#### (発明の効果)

大発明によれば、上記のように、セラミック 及板と高誘電体セラミック層との間に絶縁層の 上に印刷して形成されたセグメント電極を設け たので透明電板はエッチングプロセスを必要と することなく印刷技術によって形成することが でき、従ってセグメント表示用のエレクトロル ミネセンス発光漢子を簡単な工程で安価に得る ことができる実達がある。

## 4 . 図面の簡単な説明

第1回は本発明に係るエレクトロルミネセンス 前段発光素子の断面図、第2回(A)乃至(F)は本発明に係るエレクトロルミネセンス 酸膜発光素子の製造工程を調に示す 展略斜辺図である

10----エレクトロルミネセンス消収発 光素子、12----セラミック茲版、14 ----下部電板、18----エレクト ロルミネセンス発光層、20-----透明電 板、22----絶験層、22a----

